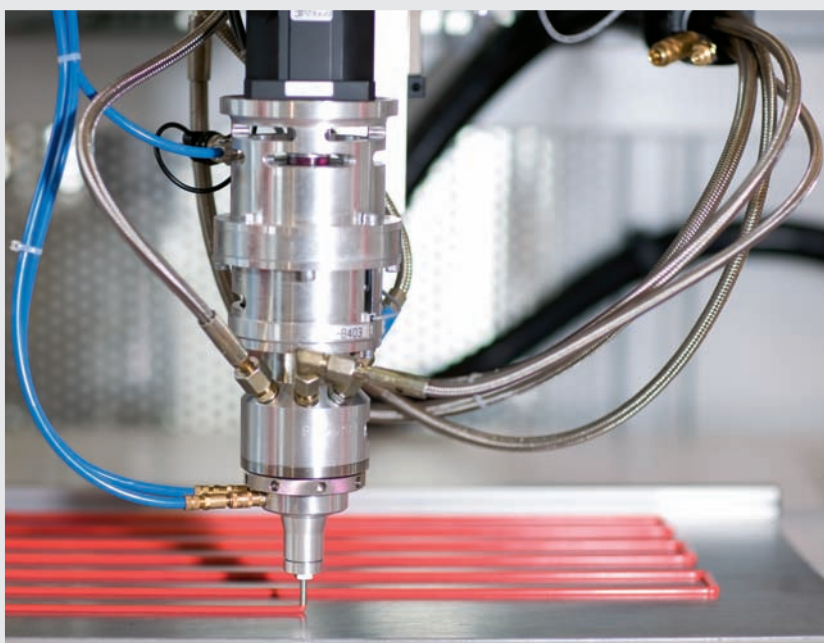


Infoproduit système de mélange MS-C

Précision dans tous les domaines –
Etanchement, Enrobage et Collage dynamiques



Vos avantages

» Faible maintenance

- Système de vannes céramiques résistant à l'usure
- Séparation des sections vannes et mélange
- Servomoteur pour le mélange et les vannes

» Haute précision

- Pas de déplacement matière au démarrage/arrêt du dosage
- Pilotage précis et synchronisé des disques d'admission céramiques

» Haute flexibilité

- Rinçage HP de la chambre de mélange par solvant en boucle fermée ou eau
- Jusqu'à 3 composants en même temps
- 2 composants avec recirculation jusqu'à la tête de mélange
- Chambre de mélange disponible en différentes tailles

» Faible coût d'exploitation

- Temps de maintenance réduits
- Démontage rapide et facile du mélangeur pour nettoyage
- Minimum de pièces en contact avec la matière

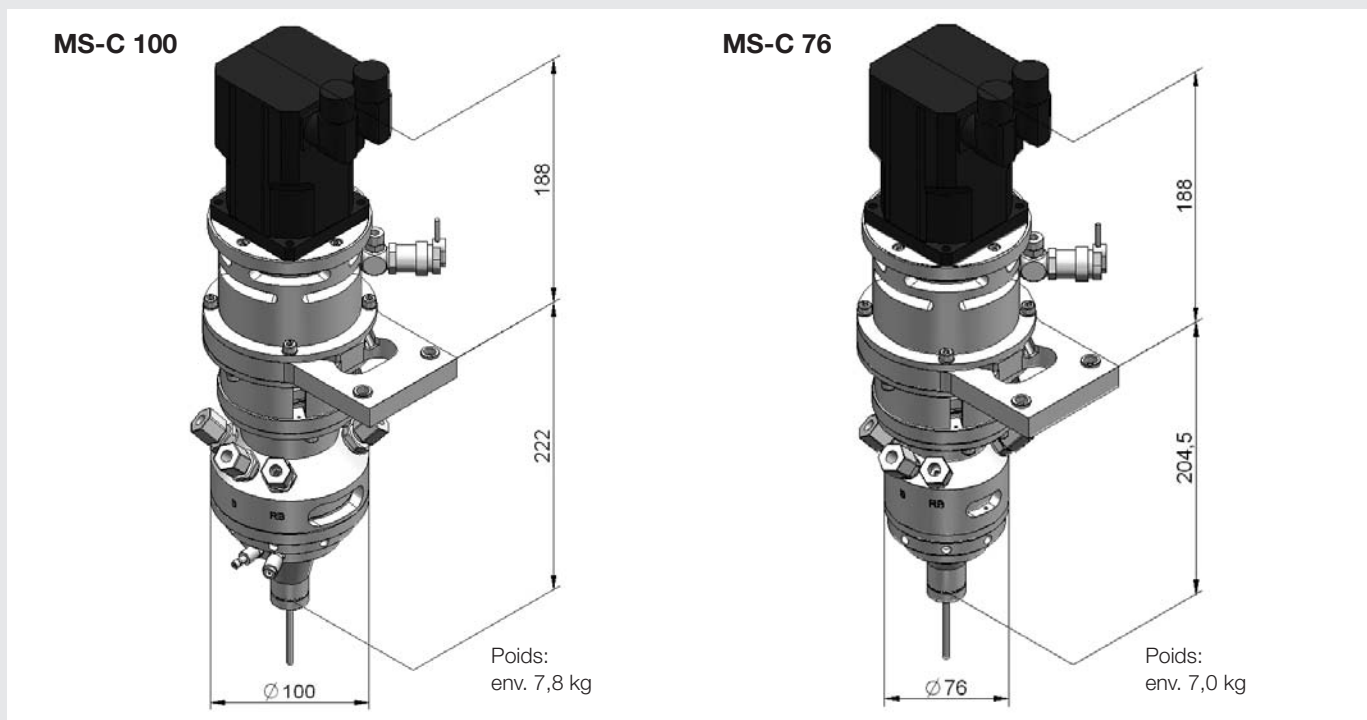


RAMPF[®]
discover the future

Système de mélange MS-C

En détails

Le MS-C est un système de mélange dynamique compact pour la meilleure précision en dosage, mélange et application. Avec son système de vannes céramiques révolutionnaire, le MS-C établit un nouveau standard de productivité et de fiabilité. Son design allégé et compact garantit la plus grande flexibilité pour le traitement de pièces ou d'applications complexes. Sa conception simple et modulaire et l'avantage de la séparation des étages d'admission et de mélange font du MS-C le système de mélange dynamique disponible sur le marché le plus averse de maintenance. Si nécessaire, il peut être équipé d'un dispositif coupe-goutte automatique intégré au design innovant et vraiment efficace.



Données techniques (sujettes à modifications)

Plage de débit MSC-76	Env. 0.2 à 2,5 g/s
Plage de débit MSC-100	Env. 2 à 120 g/s
Nombre de composants	2 ou 3
Viscosités	50 - 200,000 cps (plus hautes viscosités sur demande)
Recirculation par la tête de mélange	Max. 2 composants

Options (plus sur demande)

- » Différents volumes de chambre disponibles
- » Différentes tailles de buse disponibles
- » Thermorégulation de la chambre de mélange
- » Système coupe-goutte
- » Composants matières supplémentaires
- » Buses de rinçage HP supplémentaires

